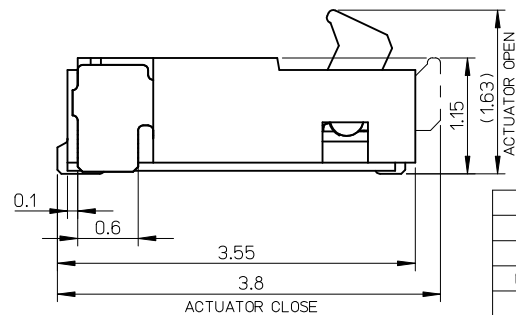
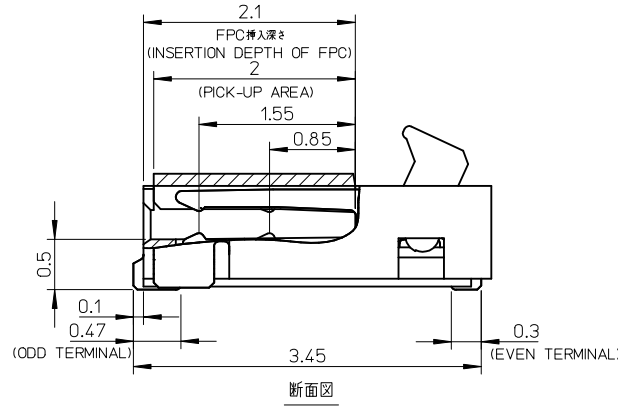
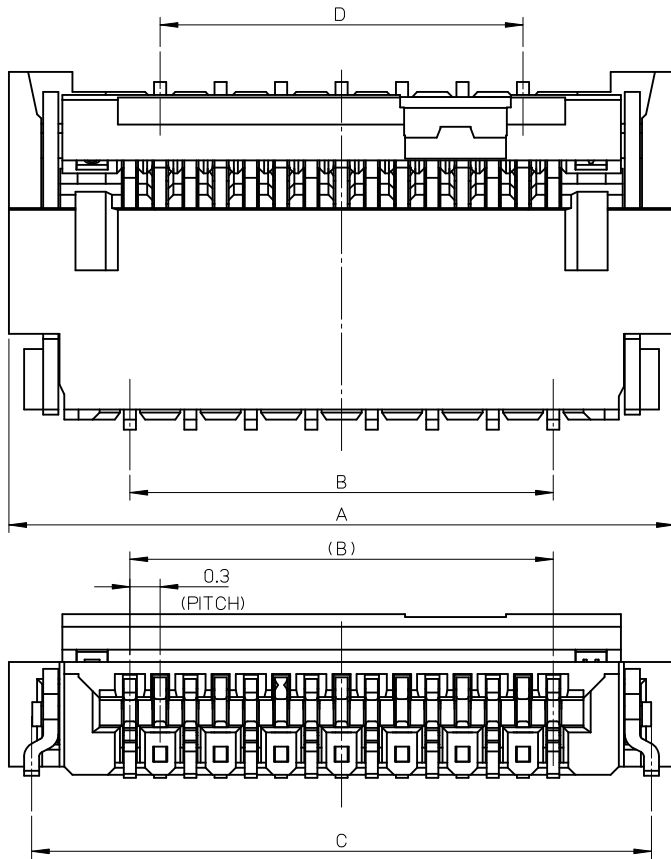




注記 NOTES:

1.材質 MATERIAL

ハウジング: LCP(液晶ポリマー)、白色、ガラス充填、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, WHITE (NATURAL)
GLASS FILLED, UL94V-0
アクチュエータ: ポリアミド樹脂
黑色、ガラス充填、UL94V-HB

ACTUATOR: POLYAMIDE

BLACK GLASS FILLED, UL94V-HB

ターミナル: 銅合金 (t=0.12)

TERMINAL: COPPER ALLOY (t=0.12)

金具: 焼青銅 (t=0.15)

NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)

2.めっき仕様 PLATING

ターミナル TERMINAL

接点部: 金めっき 0.1μm以上

CONTACT AREA: GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM

半田付け部: 金めっき

SOLDER TAIL AREA: GOLD

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上

UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

金具 NAIL

銅めっき 1.0μm以上

TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上

UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

3.平坦度は、0.1ミリ以下とする。

TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

4.製品の取り扱いについては、コネクタ取り扱い説明書 (AS-502598-001) を参照願います。

PLEASE REFER TO INSTRUCTION MANUAL (AS-502598-001)
FOR 0.3 FPC CONNECTOR BACK FLIP.

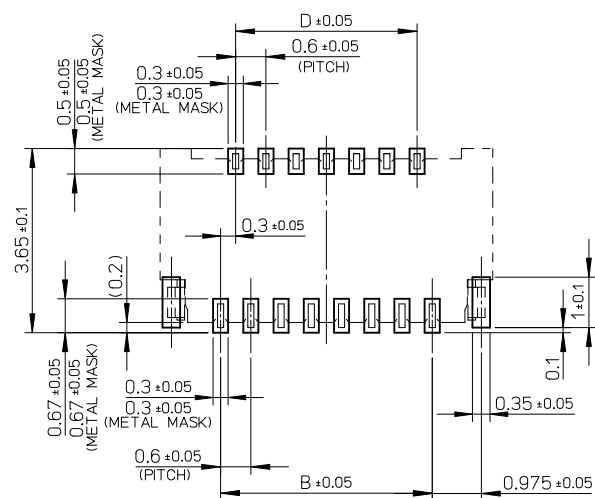
5.ELV及びRoHS適合品

ELV AND RoHS COMPLIANT

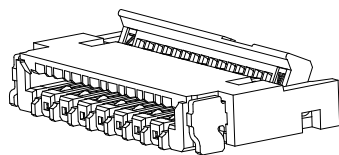
0.125	14.4	16.95	15	17.4	502598-5191	51
0.112	12.6	15.15	13.2	15.6	502598-4591	45
0.098	10.8	13.35	11.4	13.8	502598-3991	39
0.085	9	11.55	9.6	12	502598-3391	33
0.077	7.8	10.35	8.4	10.8	502598-2991	29
0.072	7.2	9.75	7.8	10.2	502598-2791	27
0.068	6.6	9.15	7.2	9.6	502598-2591	25
0.063	6	8.55	6.6	9	502598-2391	23
重さ (g) WEIGHT (g)	D	C	B	A	EMBOSSED PACKAGE オーダー番号 ORDER NO.	極数 CIRCUITS

CONNECTOR SERIES NO. 502598-**11

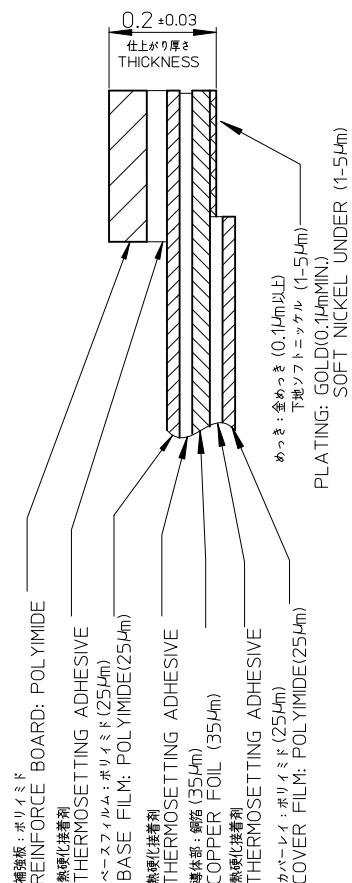
REVISED EC NO. J2012-0121 DRWN:YUHASEGAWA 2011/07/25 CHKD:KATAHASHI 2011/07/25 APPR:KMORIKAWA 2011/07/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 20:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-001		1 OF 2		
	REV		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



推奨基板寸法
RECOMMENDED P.W.B. PATTERN LAYOUT
推奨メタルマスク厚: $t=0.1\text{mm}$
RECOMMENDED METAL MASK THICKNESS: $t=0.1\text{mm}$

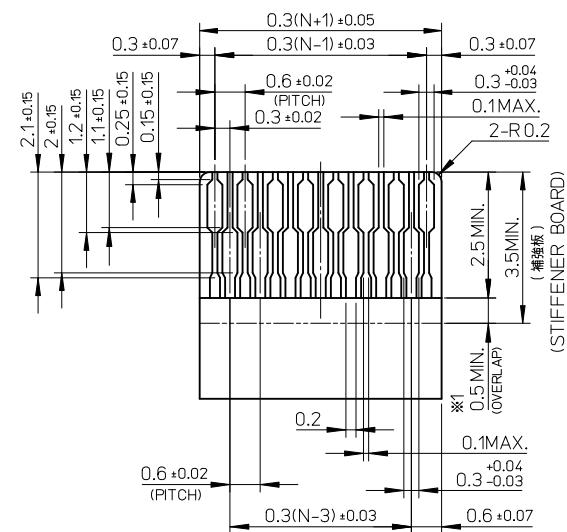


ISO VIEW (参考)



FPC構成推奨仕様

STRUCTURE OF FPC



N: 極数
N:CIRCUITS

適合する金めっきFPC推奨寸法
APPLICABLE FPC OF GOLD PATING
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ: 0.2 ± 0.03)
(THICKNESS: 0.2 ± 0.03)

FPCについて:

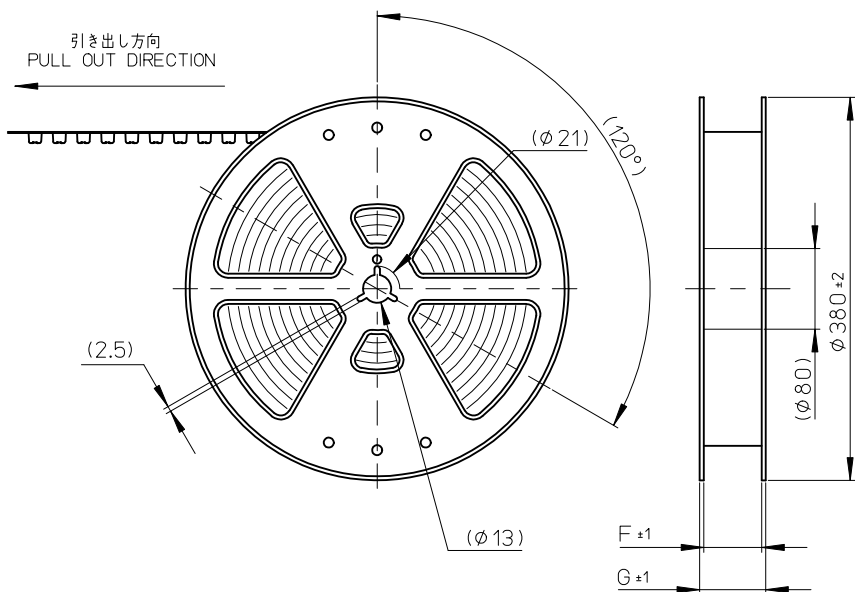
抜き方向は、導体側から補強板側を推奨致します。
 補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨致します。
 接着剤は熱硬化性接着剤を推奨致します。
 尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、
 染み出しが無い様、お願い致します。

ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFNER FILM SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL:
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING AGENT
PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE
ADHERING BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT
THE EXTRA ADHESIVE CAUSES THE DEFECT IN
ELECTRICAL CONTINUITY.

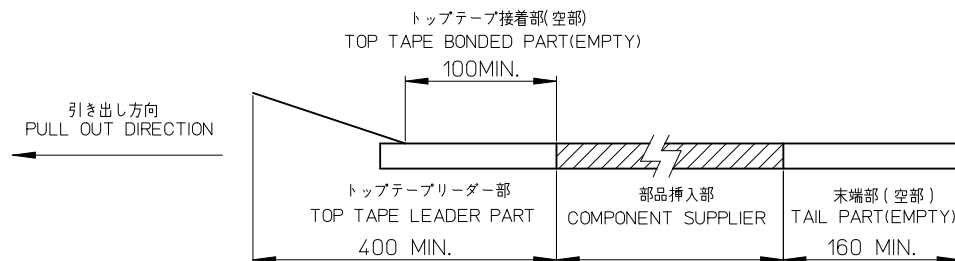
※1 補強板の長さが図面通りに確保できない場合は、カバーレイと補強板のオーバーラップ寸法を0.5mm以上としてください。
WHEN STIFFENER BOARD DIMENSION CAN NOT SECURE AS DRAWING, PLEASE GIVE THE OVERLAP SIZE OF COVER FILM AND STIFFENER BOARD AS 0.5mm MINIMUM.

REVISED EC NO: J2012-0121 DRAWN:YUASEGAWA 2011/07/25 CHKD:K TAKAHASHI 2011/07/25 APPR:KMORI KAWA 2011/07/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ++	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORI KAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-001		2 OF 2			
	REV	C			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



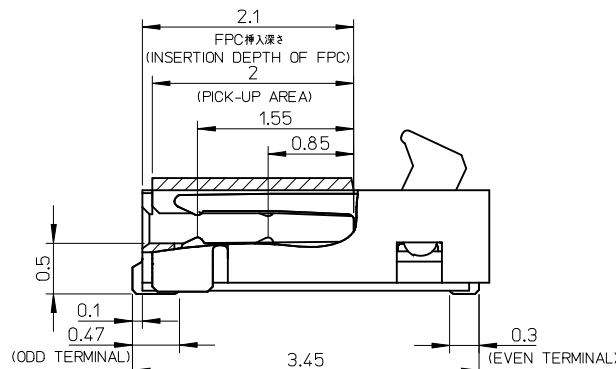
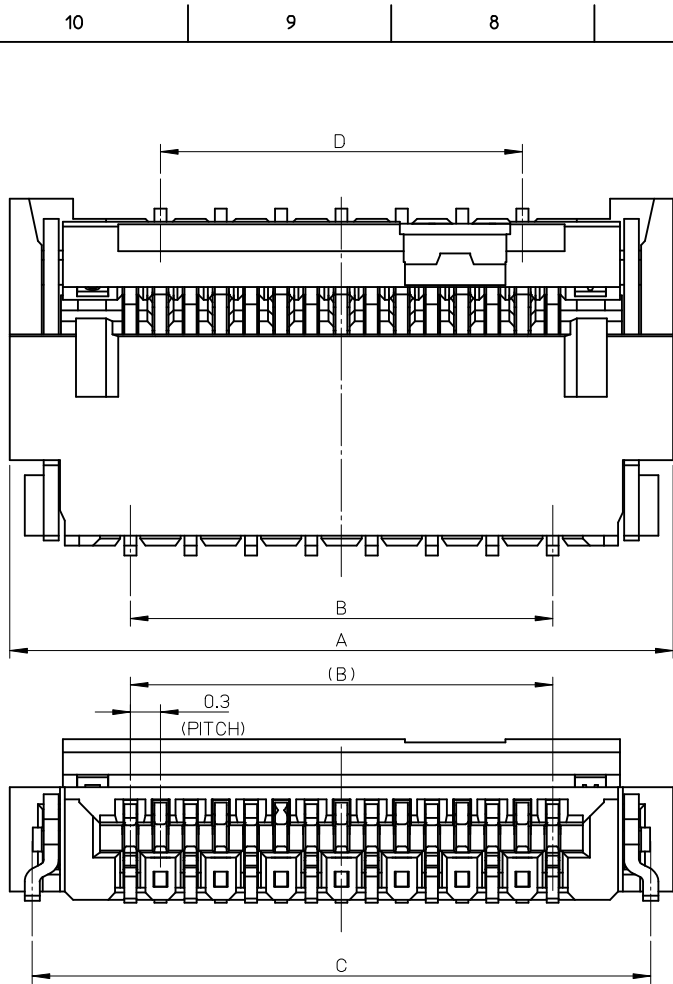
注記)
NOTES

1. 製品番号502598-**-11の詳細寸法は、製品単体図面を参照下さい。
IN THE PACKAGE PART NUMBER 502598-**-11 DETAIL DIMENSIONS,
SEE SALES DRAWING FOR CONNECTOR.
2. 梱包数量: 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000 PCS/REEL
3. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

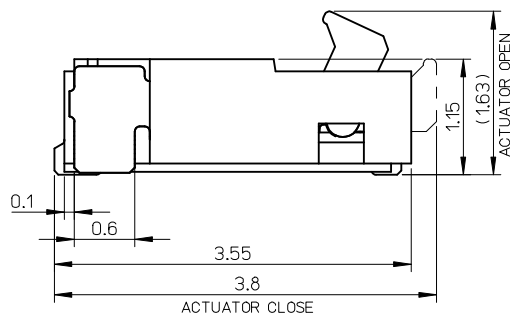


4. カバーテープの剥離強度については、IEC60286-3に準拠
COVER TAPE PEEL FORCE IS DEFINED BY IEC 60286-3.
5. 材料
MATERIAL
キャリアテープ: ポリスチレン (PS)
CARRIER TAPE: POLYSTYRENE (PS)
トップテープ: ポリエチレンテレフタレート (PET)、他
TOP TAPE: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET), OTHERS
リール: ポリスチレン (PS)
REEL: POLYSTYRENE (PS)
6. ELV 及び RoHS 適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

REVISED EC NO: J2011-0028 DRWN: HONO01 CHKD: HSHIMOYAMA APPR: KMORIKAWA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP TAPING PACKAGE (502598-**11 SERIES)				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-002		1 OF 2		
	B	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



断面図



注記 NOTES:

1.材質 MATERIAL

ハウジング: LCP(液晶ポリマー)、白色、ガラス充填、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, WHITE (NATURAL)
GLASS FILLED, UL94V-0
アクチュエータ: ポリアミド樹脂
黑色、ガラス充填、UL94HB

ACTUATOR: POLYAMIDE
BLACK GLASS FILLED, UL94HB

ターミナル: 焼青銅 (t=0.12)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.12)

金具: 焼青銅 (t=0.15)
NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)

2.めっき仕様 PLATING

ターミナル TERMINAL

接点部: 金めっき 0.1μm以上
CONTACT AREA: GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM

半田付け部: 金めっき
SOLDER TAIL AREA: GOLD

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

金具 NAIL
錫めっき 1.0μm以上
TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

3.平坦度は、0.1ミリ以下とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

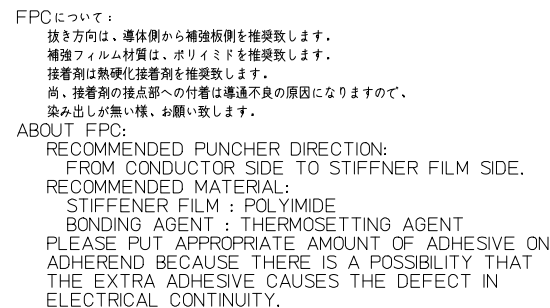
4.ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

5.本製品は502598-**-91の端子材料変更品である。
THIS PRODUCT IS CHANGE OF TERMINAL MATERIAL FOR 502598-**-91.

0.125	14.4	16.95	15	17.4	502598-5193	51
0.112	12.6	15.15	13.2	15.6	502598-4593	45
0.105	11.4	13.95	12.0	14.4	502598-4193	41
0.098	10.8	13.35	11.4	13.8	502598-3993	39
0.085	9	11.55	9.6	12	502598-3393	33
0.077	7.8	10.35	8.4	10.8	502598-2993	29
0.072	7.2	9.75	7.8	10.2	502598-2793	27
0.068	6.6	9.15	7.2	9.6	502598-2593	25
0.063	6	8.55	6.6	9	502598-2393	23
0.048	4.2	6.75	4.8	7.2	502598-1793	17
0.043	3.6	6.15	4.2	6.6	502598-1593	15
重さ (g) WEIGHT(g)	D	C	B	A	EMBOSSED PACKAGE オーダー番号 ORDER NO.	極数 CIRCUITS

CONNECTOR SERIES NO. 502598-**-21

REVISED EC NO: J2014-0146 DRAWN: KAGUMO 2013/07/25 CHKD: TAKAHASHI 2013/08/30 APPR: YNOGAWA 2013/08/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	KMIYAHARA	2012/07/18	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	KTAKAHASHI	2012/07/18				
		30 OVER	± 0.3	KMORIKAWA	2012/08/01	molex			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.					
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-003		1 OF 2	
REV		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



tb_frame_A3_J_AM_S
Rev G 2012/01/25



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

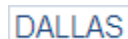
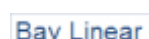
Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>